

各 位

平成28年2月17日

会社名:八洲電機株式会社代表者名:代表取締役社長太田明夫

(コード: 3153 東証第一部)

問合せ先: 取締役 今町 和至

(TEL 03-3507-3349)

会社分割(簡易分割)による子会社設立に関するお知らせ

当社は、平成27年12月16日付でお知らせしました会社分割について、本日開催の取締役会において、 平成28年4月1日を効力発生日として、以下の通り、電子デバイス・コンポーネント事業を会社分割 (簡易新設分割)し、当社が新設する「八洲電子コンポーネント株式会社(仮称)」にこれを承継 させることを決定しましたので、お知らせいたします。

なお、本会社分割は、単独新設分割のため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 会社分割の目的

平成27年4月から当社の社内カンパニーとして、電子コンポーネント社(以下「電子社」という)は、ルネサスエレクトロニクス製半導体を中心に、液晶、EMS、ソフト受託開発等にて電子デバイス・コンポーネント事業を運営しております。

電子社では、以前から行っている技術者によるフロントセールスをさらに強化した結果、 徐々に成果を上げデバイス単体営業から顧客へのソリューション営業へ体質改善を図りました。 現在、当社は独自のエンジニアリング会社を目指しており、電子デバイス・コンポーネント 事業においても、組み込み技術へのエンジニアリングソリューションを目指し、電子業界特有の 変化のスピードに対応し、先端技術を駆使して顧客の要求にお応えするために、完全分社化を 行います。

2. 会社分割の要旨

(1) 会社分割の日程

分割決議取締役会 平成28年2月17日 分割予定日 平成28年4月1日

- (注)本分割は、会社法805条の規定により、同法804条第1項に定める株主総会の承認を 得ずに行います。
- (2) 会社分割の方式

当社を分割会社とし、新たに設立いたします「八洲電子コンポーネント株式会社(仮称) (新設会社)」を承継会社とする簡易分割による新設分割方式です。

(3) 会社分割に係る割当ての内容

新設会社は、会社分割に際して普通株式1株を発行し、その全てを当社に対して 割当て交付いたします。

(4) 会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 該当事項はありません。 (5) 会社分割により減少する資本金

本件分割により減少する資本金等はありません。

(6) 新設会社が承継する権利義務

新設会社は、当社より電子デバイス・コンポーネント事業に関する資産、債務及び 契約並びにこれらに付随する権利義務を承継するものといたします。

ただし、任天堂株式会社に関する取引契約等、新設分割計画書に別段の定めがあるものを 除きます。

(7) 債務履行の見込み

本分割において、当社及び「八洲電子コンポーネント株式会社(仮称)」が負担すべき 債務については、本分割の効力発生日以後も、履行見込みに問題のないものと判断して おります。

3. 会社分割の当事会社の概要

| | 会社分割当事会社 | |
|--------------------------|---|--|
| | (平成27年3月31日現在) | |
| (1) 名称 | 八洲電機株式会社 | |
| (2) 所在地 | 東京都港区芝二丁目7番17号 | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 社長 太田 明夫 | |
| (4) 事業内容 | 電気機器、電子情報機器、電子デバイス、 産業用設備、空調関連機器等の販売及び システム工事 | |
| (5) 資本金 | 1,585百万円 | |
| (6) 設立年月日 | 昭和21年8月8日 | |
| (7) 発行済株式数 | 21,782,500株 | |
| (8) 決算期 | 3月31日 | |
| (9) 大株主及び持株比率 | · 公益財団法人八洲環境技術振興財団 6.6% | |
| | · 八洲電機従業員持株会 4.2% | |
| | · 落合 憲 3.0% | |
| (10) 分割会社の直前事業年度の財務状況及び経 | (営成績(連結) | |
| 純資産 | 15,515百万円 | |
| 総資産 | 57,288百万円 | |
| 1株当たり純資産 | 695.28円 | |
| 売上高 | 82,605百万円 | |
| 営業利益 | 1,753百万円 | |
| 経常利益 | 1,858百万円 | |
| 当期純利益 | 1,504百万円 | |
| 1株当たり当期純利益 | 69.07円 | |

4. 分割する事業部門の概要

(1) 分割する部門の事業内容

マイコン、アナログ半導体、メモリ、IGBT、液晶、電池、センサ、FAネットワーク用 通信モジュールなどの販売。

(2) 分割する部門の経営成績

| | 電子デバイス・コンポーネント事業 | |
|-----|---|--|
| | (平成 27 年 3 月 31 日現在) | |
| 売上高 | 16,318百万円 | |

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額

(平成27年12月31日現在)

| 資 | 産 | 負 | 債 |
|------|---------------|------|--------|
| 項目 | 帳簿価格 | 項目 | 帳簿価格 |
| 流動資産 | 930百万円 | 流動負債 | 50百万円 |
| 固定資産 | 70 百万円 | 固定負債 | 50百万円 |
| 合計 | 1,000百万円 | 合計 | 100百万円 |

[※] 当社の分割する資産及び負債については、上記金額に分割期日前日までの増減を加除したうえで 確定いたします。

5. 会社分割後の状況

| | 会社分割当事会社 | |
|---------------|---|--|
| | (平成28年4月1日予定) | |
| (1) 名称 | 八洲電機株式会社 | |
| (2) 所在地 | 東京都港区芝二丁目7番17号 | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 社長 太田 明夫 | |
| (4) 事業内容 | 電気機器、電子情報機器、電子デバイス、 産業用設備、空調関連機器等の販売及び システム工事 | |
| (5) 資本金 | 1,585百万円 | |
| (6) 決算期 | 3月31日 | |

| | 新設分割会社 |
|---------------|---|
| | (平成28年4月1日予定) |
| (1) 名称 | 八洲電子コンポーネント株式会社(仮称) |
| (2) 所在地 | 東京都港区芝二丁目7番17号 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 社長 芦田 敏 |
| (4) 事業内容 | マイコン、アナログ半導体、メモリ、IGBT、 液晶、電池、センサ、FAネットワーク用 通信モジュールなどの販売 |
| (5) 資本金 | 350百万円 |
| (6) 決算期 | 3月31日 |

6. 今後の見通し

新設会社は、当社100%連結子会社となるため、連結業績に与える影響はありません。

以上